**新創國際發表協助申請書**

申請企業：

申請人：

中華民國　　　　　年　　　　　月

**財團法人資訊工業策進會**

**蒐集個人資料告知事項暨個人資料提供同意書**

版本：P-V5-DSI

**財團法人資訊工業策進會(下稱本會)**為遵守個人資料保護法令及本會個人資料保護政策、規章，於向您蒐集個人資料前，依法向您告知下列事項，敬請詳閱。

1. 蒐集目的及類別

本會因辦理或執行業務、活動、計畫、提供服務及供本會用於內部行政管理、陳報主管機關或其他合於本會捐助章程所定業務、寄送本會或產業相關活動訊息之蒐集目的，而需獲取您下列個人資料類別：個人姓名、電話、信箱、公司/學校

※您日後如不願再收到本會所寄送之行銷訊息，可於收到前述訊息時，直接點選訊息內拒絕接受之連結。

1. 個人資料利用之期間、地區、對象及方式

 除涉及國際業務或活動外，您的個人資料僅供本會於中華民國領域、在前述蒐集目的之必要範圍內，以合理方式利用至蒐集目的消失為止。

1. 當事人權利

您可依前述業務、活動所定規則或依本會網站（https://www.iii.org.tw/）「個資當事人行使權利專頁」公告方式向本會行使下列權利：

1. 查詢或請求閱覽。
2. 請求製給複製本。
3. 請求補充或更正。
4. 請求停止蒐集、處理及利用。
5. 請求刪除您的個人資料。
6. 不提供個人資料之權益影響

若您未提供正確或不提供個人資料，本會將無法為您提供蒐集目的之相關服務。

1. 您瞭解此一同意書符合個人資料保護法及相關法規之要求，且同意本會留存此同意書，供日後取出查驗。

**個人資料之同意提供：**

一、本人已充分獲知且已瞭解上述貴會告知事項。

1. 本人同意貴會於所列蒐集目的之必要範圍內，蒐集、處理及利用本人之個人資料。

立同意書人：

中華民國 年 月 日

附件二

**新創國際參展協助申請表**

※以下資料皆為必填，請詳實填寫，謝謝。

|  |
| --- |
| **申請資料(請務必填寫清楚)** |
| **統一編號** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **公司名稱** | (中) |
| (英) |
| **公司地址** | (中) |
| (英) |
| **發票地址** | **(同公司地址免填)** |
| **公司電話** |  | **公司傳真** |  |
| **公司E-mail** |  |
| **公司網址** |  |
| **負責人姓名** |  | **負責人電話** |  |
| **聯絡人** |  | **職稱** |  |
| **電話(含分機)** |  | **行動電話** |  |
| **E-mail** |  |

|  |
| --- |
| **公司與產品服務說明** |
| **公司簡介** |  |
| **主力產品/服務名稱** |  |
| **主力產品/服務文字說明** |  |

|  |
| --- |
| **申請國際發表活動說明** |
| **申請國際發表活動名稱****(中文/英文)** |  |
| **活動主辦單位** |  |
| **申請協助項目** | □國際發表 □國際參展 □其他\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **申請協助經費** | 協助來回機票(與活動會場單點來回、限經濟艙等、實支實付)□亞太區域(日韓港澳) 協助上限新台幣10,000元□亞太區域(東南亞) 協助上限新台幣20,000元□歐美區域(含紐西蘭、澳洲) 協助上限新台幣30,000元 |
| **申請國際參展或發表活動****舉辦日期/地點/議程/****發表場次** |  |
| **預期效益** |  |

□同意配合新創國際發表協助要點之規定

　　　　　　　　　　**申請企業及負責人簽章：**

中華民國 年 月 日